

抄本

檔 號：

保存年限：

教育部 函

地址：100217 臺北市中正區中山南路5號

承辦人：翁如慧

電話：(02)7712-9111

電子信箱：juhuiw@mail.moe.gov.tw

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國113年12月3日

發文字號：臺教資(二)字第1132704275號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：徵件須知及計畫申請書

主旨：檢送本部114年度「跨域智慧晶片設計教學聯盟計畫徵件須知」，請查照。

說明：

- 一、依據教育部補助推動人文及科技教育先導型計畫要點辦理。
- 二、本徵件須知旨為整合國內大學校院相關系所之教學資源，聚焦以AI為核心，開發具備下世代IC設計所需的核與設計流程教材，設立包含AI輔助電子設計自動化、感測運算、與AI系統晶片設計等跨校教學聯盟，培育跨域智慧晶片設計人才。
- 三、旨揭計畫採部分補助，經費編列、撥付及支用原則詳如所附徵件須知。
- 四、申請方式：免備文，請於114年1月24日前至本部計畫申請系統(<https://cfp.moe.gov.tw/Login/MOELogin.aspx>)，完成線上申請及用印後計畫書電子檔上傳作業，逾期未完成線上申請及計畫書電子檔上傳者，不予受理。(洽詢電話：(03)571-2121分機54258，跨域智慧晶片設計人才培育先期計畫辦公室彭芳桂小姐)。
- 五、本徵件須知及相關附件(含計畫申請書格式)可於本部網站(首頁/認識教育部/本部各單位/資訊及科技教育司/電子布告欄)或本計畫網站(<https://reurl.cc/4lv6qX>)下載。
- 六、徵件說明：本部訂於113年12月12日(四)上午10時舉辦計畫

徵件說明會，地點：國立陽明交通大學工程四館108會議室
(新竹市大學路1001號)，報名網址：
<https://forms.gle/FpUKeEQSK1R3a3ve9>，請轉知相關系所教師參加。

正本：各公私立大學校院

副本：國立陽明交通大學電子所(跨域晶片設計與系統人才培育先期規劃計畫辦公室)(含附件)